

3. 工学部

(1) 募集人員・出願要件・選抜方法等

区 分	共通テストを課さない																			
実施学部・プログラム等	工 学 部 工 学 科																			
	応用物質化学プログラム	土木環境工学プログラム	応用物理工学プログラム	電気電子工学プログラム	機械知能工学プログラム	情報通信工学プログラム														
募集人員	6	7	5	5	8	9														
出 願 要 件	<p>1. 高等学校を令和3年（2021年）4月から令和4年（2022年）3月までに卒業又は卒業見込みの者</p> <p>2. 志望プログラムに対する熱意を有する者</p> <p>3. 合格した場合は入学することを確約できる者</p> <p>※高等学校には中等教育学校，特別支援学校の高等部，文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該課程を含みます。</p>																			
選 抜 方 法 等	<p>（第1次選考）</p> <p>自己推薦書，調査書及び活動報告書により選考を行います。</p> <p>第1次選考の合格者の上限は，各プログラムとも募集人員の3倍程度とします。</p> <p>（第2次選考）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">プログラム</th> <th style="width: 50%;">検査項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>応用物質化学プログラム</td> <td>小論文，個人面接（口頭試問を含む）</td> </tr> <tr> <td>土木環境工学プログラム</td> <td>筆記試験，個人面接</td> </tr> <tr> <td>応用物理工学プログラム</td> <td>筆記試験，個人面接</td> </tr> <tr> <td>電気電子工学プログラム</td> <td>小論文，個人面接（口頭試問を含む）</td> </tr> <tr> <td>機械知能工学プログラム</td> <td>個人面接（口頭試問を含む）</td> </tr> <tr> <td>情報通信工学プログラム</td> <td>個人面接（口頭試問を含む）</td> </tr> </tbody> </table> <p>と第1次選考結果を総合して選抜します。</p>						プログラム	検査項目	応用物質化学プログラム	小論文，個人面接（口頭試問を含む）	土木環境工学プログラム	筆記試験，個人面接	応用物理工学プログラム	筆記試験，個人面接	電気電子工学プログラム	小論文，個人面接（口頭試問を含む）	機械知能工学プログラム	個人面接（口頭試問を含む）	情報通信工学プログラム	個人面接（口頭試問を含む）
	プログラム	検査項目																		
応用物質化学プログラム	小論文，個人面接（口頭試問を含む）																			
土木環境工学プログラム	筆記試験，個人面接																			
応用物理工学プログラム	筆記試験，個人面接																			
電気電子工学プログラム	小論文，個人面接（口頭試問を含む）																			
機械知能工学プログラム	個人面接（口頭試問を含む）																			
情報通信工学プログラム	個人面接（口頭試問を含む）																			
出 願 期 間	令和3年（2021年）9月1日（水）～9月3日（金）																			
選 抜 期 日	<p>（第2次選考）令和3年（2021年）9月28日（火）・29日（水）※</p> <p>※志願者数によっては，9月28日（火）の1日で終了する場合があります。</p>																			
合 格 発 表 日	<p>（第1次選考） 令和3年（2021年）9月16日（木）</p> <p>（最終） 令和3年（2021年）11月1日（月）</p>																			

(2) 配点

	書類審査 (自己推薦書・調査書・活動報告書)	小論文・筆記試験・ 個人面接	合計
第1次選考	100		100
第2次選考	100	400	500